

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Bragi Putra
NIM : 3412301068
Tempat Pengambilan Data : PT Infineon Technologies Batam
Alamat Kantor : Batamindo Industrial Park Lot. 317, Kabil, Jl. Beringin, Muka Kuning,
Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433
No. Telp : 0770612103

Bersama ini saya sampaikan 1 (satu) set Tugas Akhir/Skripsi/Artikel Penelitian dengan judul:
Karakterisasi Wire Sweep Material Copper Wire Pada Proses Safe Launch Molding IC Packaging.

Saya sebagai penulis menyatakan memberikan hak sepenuhnya kepada Politeknik Negeri Batam dengan ketentuan:

- ☒ Mempublikasikan naskah dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi/Artikel Penelitian secara langsung dan menyeluruh.
- ☒ Menunda publikasi naskah Tugas Akhir/Skripsi/Artikel Penelitian sampai dengan tahun terhitung mulai tanggal penyerahan naskah, dan selanjutnya dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.
- ☒ Mempublikasikan naskah Tugas Akhir/Skripsi/Artikel Penelitian terbatas pada abstrak saja karena naskah mengandung materi *non disclosure* dari pihak ketiga.
- ☒ Tidak Mempublikasikan naskah Tugas Akhir/Skripsi/Artikel Penelitian karena naskah mengandung materi *non disclosure* dari pihak ketiga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala risiko, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Batam, 9 Juli 2026

Yang menyatakan	Perusahaan Tempat Pengambilan Data	Mengetahui Dosen Pembimbing
 (Erik Bragi Putra)	 PT. Infineon Technologies Batam No. 317, Jalan Beringin Muka Kuning Batamindo Industrial Park Batam 29433 (Crispher Fulgar Compleza)	 (Ir. Budi Baharudin, S.T., M.T.)